

CIMdata 2019 PLM Market & Industry Forum - JAPAN 申込書 (PDF入力可)

本フォーラムご出席お申込はこの用紙に必要事項をご記入の上、下記のいずれかの送付先にお送り下さい。ご記入は楷書にて、またお手数ですが () 内にローマ字も併記下さるようお願いいたします。

開催 & 参加要項に同意し、CIMdata 2019 PLM Market & Industry Forum - JAPAN (CIMdata 2019年度 PLM市場 & 業界フォーラム) を申し込みます:

お名前: _____

(Name: _____)

会社名: _____

(Company: _____)

部署名: _____

(Dep./Div.: _____)

役職: _____

(Title: _____)

住所-1: 〒 _____

(Address-1: 〒 _____)

住所-2: _____

(Address-2: _____)

電話/TEL: _____

電子メール/E-mail: _____

通信欄:

本フォーラム受講申込書をいただきますと、受講票並びにご請求書をお送り致します。
この申込書にご記入のうえ、お送りください。(複数人の場合にはコピーして下さい)

メタリンク社行 (担当: 二村) ファックス: 047-362-0472

郵送: 〒271-0071 千葉県松戸市竹ヶ花西町310-31

(註) PDF入力したシートは添付で Ezawa@MetaLinc.com 宛でお願い出来れば幸いです。

日時: 2019年4月24日(水) 午前9時45分開始 (午前9時30分受付開始)

場所: 東京ガーデンパレス (<http://www.hotelgp-tokyo.com>)

所在地: 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5 TEL.03-3813-6211 (代表)